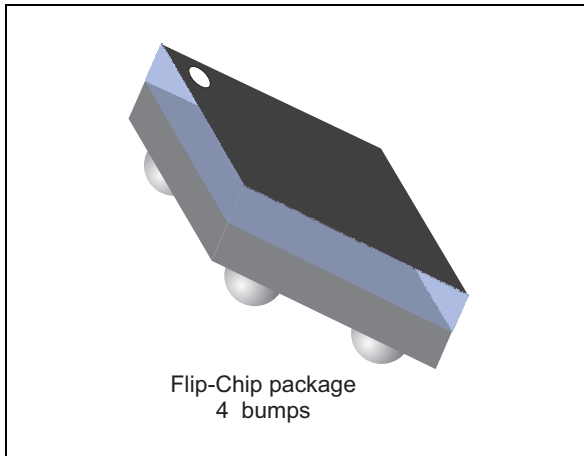


50 ohm nominal input / conjugate match balun to CC1101 / CC1150 (868-928 MHz), with integrated harmonic filter

Datasheet – production data



Description

STMicroelectronics BAL-CC1101-01D3 is an ultra miniature balun which integrates a matching network in a monolithic glass substrate. This has been customized for the CC1101 / CC1150 TI transceiver.

It's a design using STMicroelectronics IPD (integrated passive device) technology on non-conductive glass substrate to optimize RF performance.

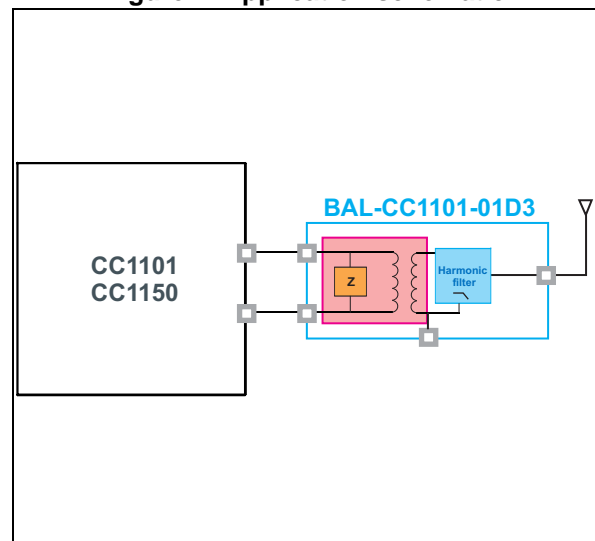
Features

- 50 Ω nominal input / conjugate match to CC1101 / CC1150
- Low insertion loss
- Low amplitude imbalance
- Low phase imbalance
- Coated Flip-Chip on glass
- Small footprint: < 2.1 mm²

Benefits

- Extremely low profile (< 550 μ m after reflow)
- High RF performance
- RF BOM and area reduction

Figure 1. Application schematic



1 Characteristics

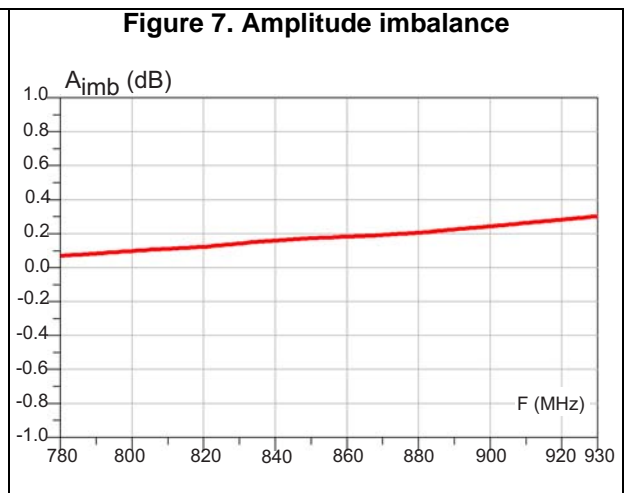
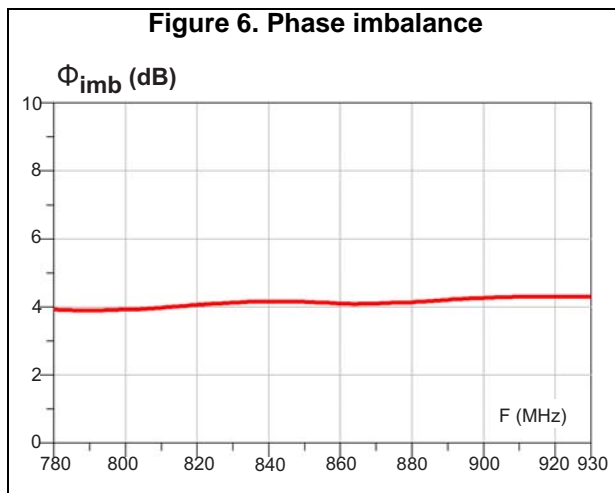
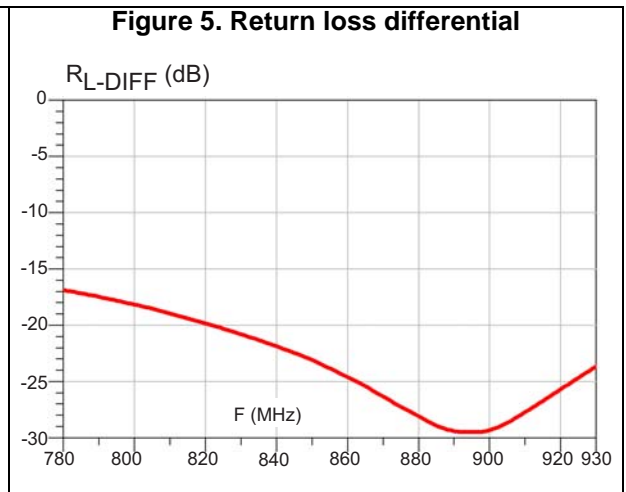
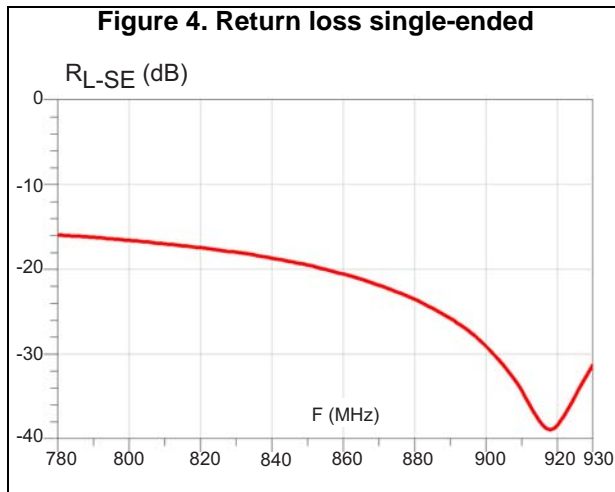
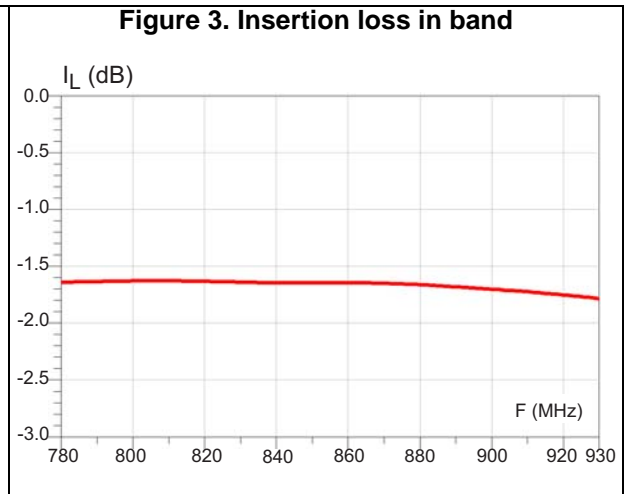
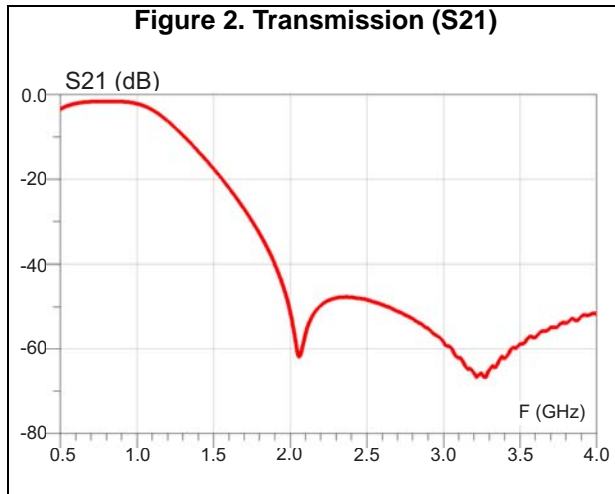
Table 1. Absolute maximum rating (limiting values)

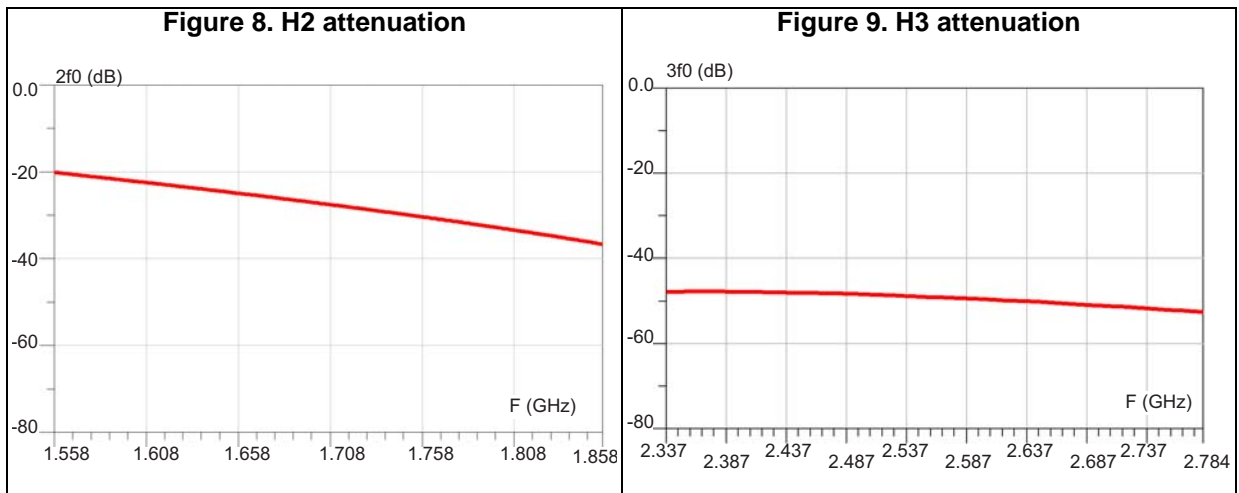
Symbol	Parameter	Value	Unit
P_{IN}	Input power RF_{IN}	20	dBm
V_{ESD}	ESD ratings human body model (JESD22-A114C), all I/O one at a time while others connected to GND	2000	V
	ESD ratings machine model, all I/O	500	
	ESD ratings charged device model (JESD22-C101D)	500	
T_{OP}	Operating temperature	-40 to +125	°C

Table 2. Electrical characteristics - RF performance ($T_{amb} = 25\text{ °C}$)

Symbol	Parameter	Value			Unit
		Min.	Typ.	Max.	
Z_{OUT}	Nominal differential output impedance		Conjugate match to CC1101 / CC1150		Ω
Z_{IN}	Nominal input impedance		50		
F	Frequency range (bandwidth)	779		928	MHz
I_L	Insertion loss in bandwidth		1.7	1.9	dB
R_{L_SE}	Single ended return loss in bandwidth		15		dB
R_{L_DIFF}	Differential ended return loss in bandwidth		15		dB
Φ_{imb}	Phase imbalance	-10		10	°
A_{imb}	Amplitude imbalance	-1		1	dB
Att	Harmonic levels (TX filter)				dB
	Attenuation at 2fo		-25		
	Attenuation at 3fo		-50		

1.1 Measurements





2 Package information

- Epoxy meets UL94, V0
- Lead-free package

In order to meet environmental requirements, ST offers these devices in different grades of ECOPACK[®] packages, depending on their level of environmental compliance. ECOPACK[®] specifications, grade definitions and product status are available at: www.st.com. ECOPACK[®] is an ST trademark.

2.1 Flip-Chip package information

Figure 10. Flip-Chip package outline

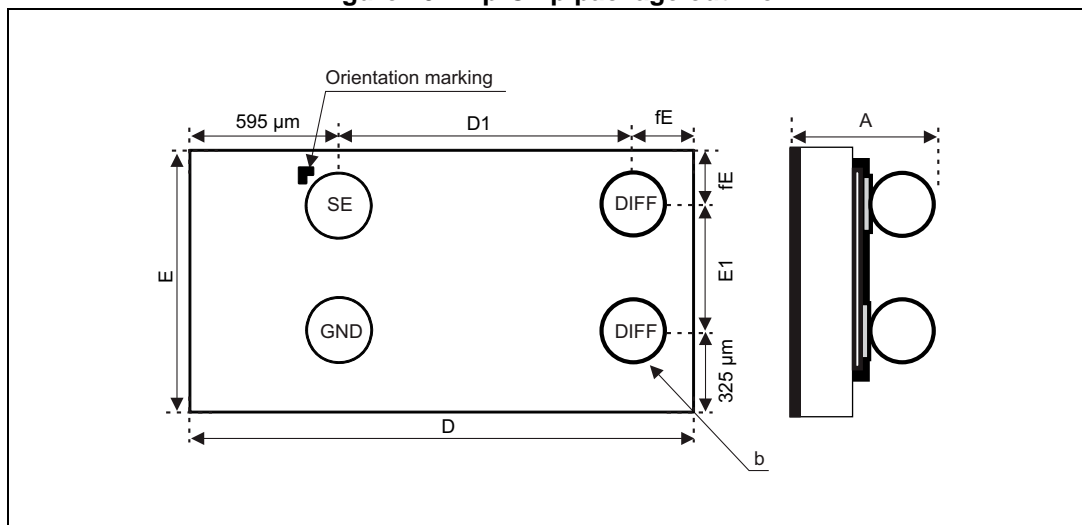


Table 3. Flip-Chip package mechanical data

Parameter	Description	Min.	Typ.	Max.	Unit
A	Bump height + substrate thickness	0.570	0.630	0.690	mm
b	Bump diameter	0.215	0.255	0.295	mm
D	Y dimension of the die	1.970	2.020	2.070	mm
D1	Y pitch		1.200		mm
E	X dimension of the die	1.000	1.050	1.100	mm
E1	X pitch		0.500		mm
fE	Distance from bump to edge of die on X axis			0.225	mm

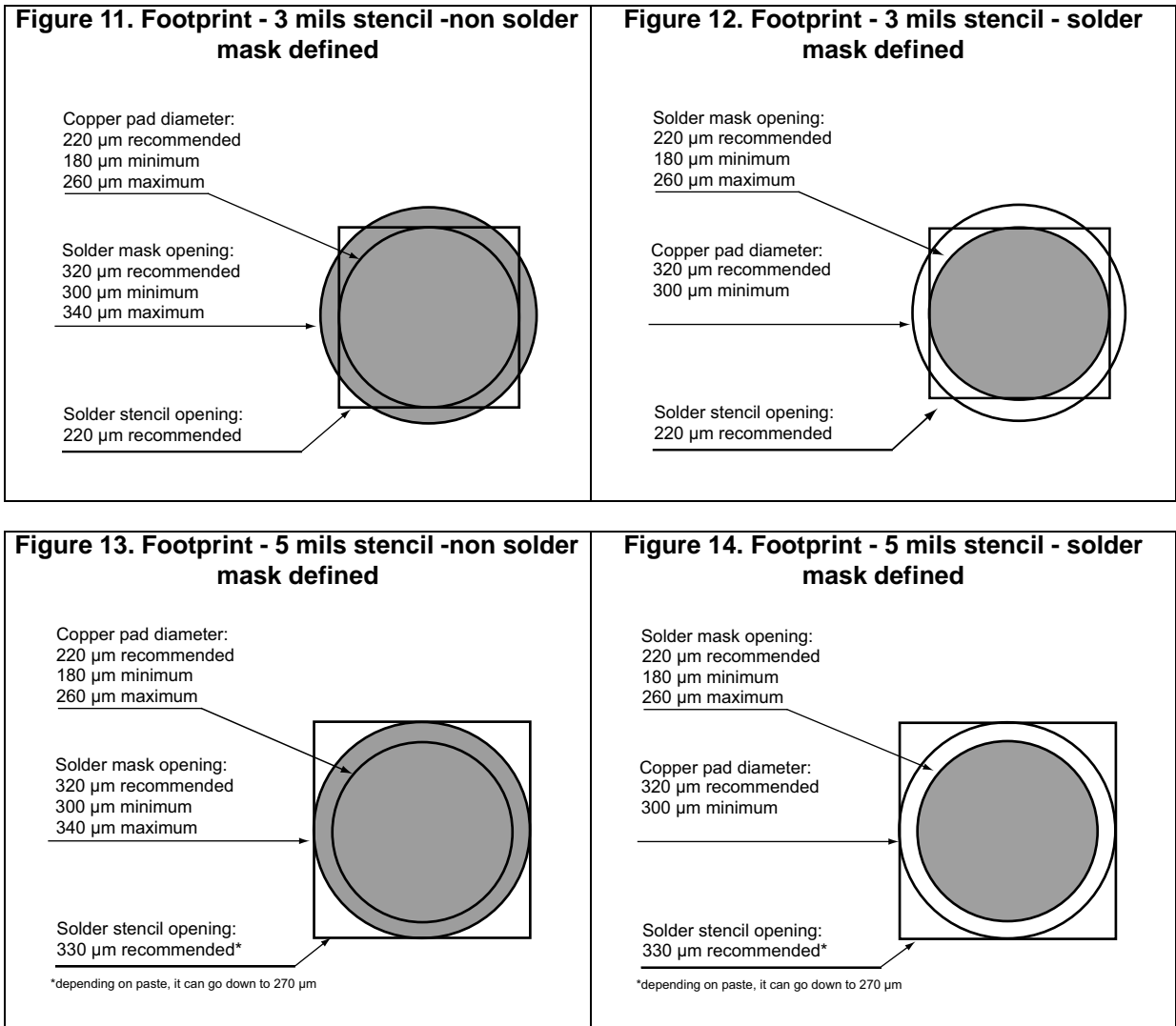


Figure 15. PCB view CC1101 with BAL-CC1101-01D3

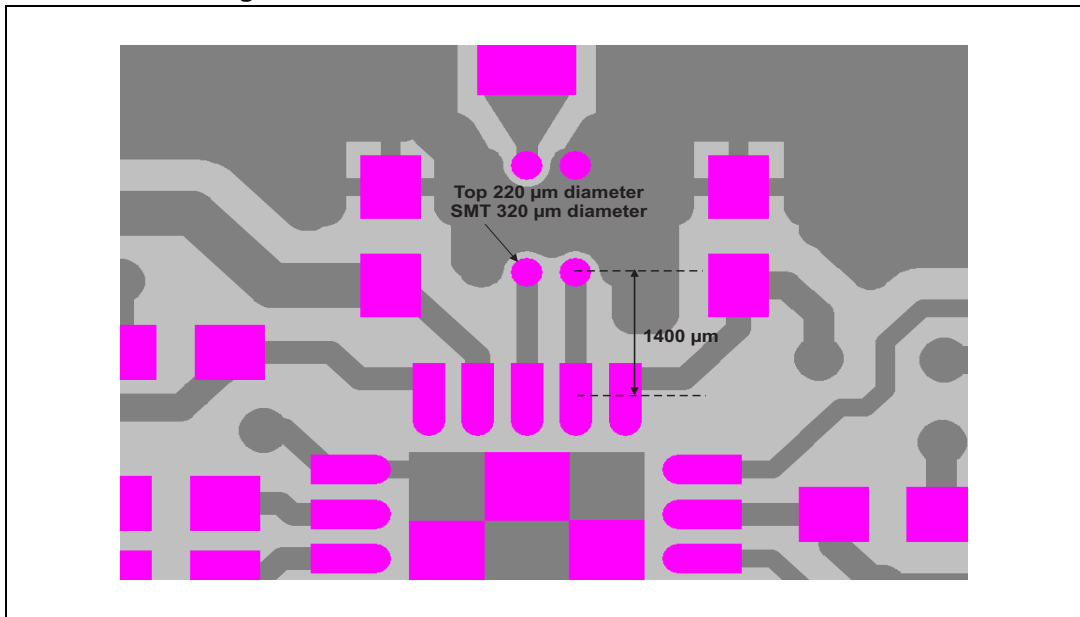


Figure 16. Marking

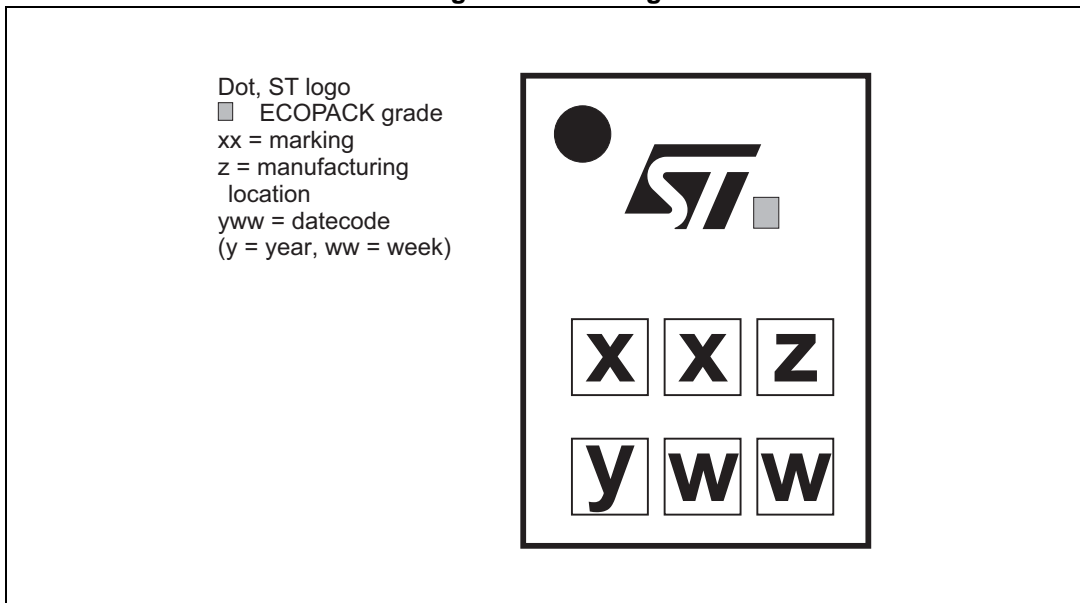
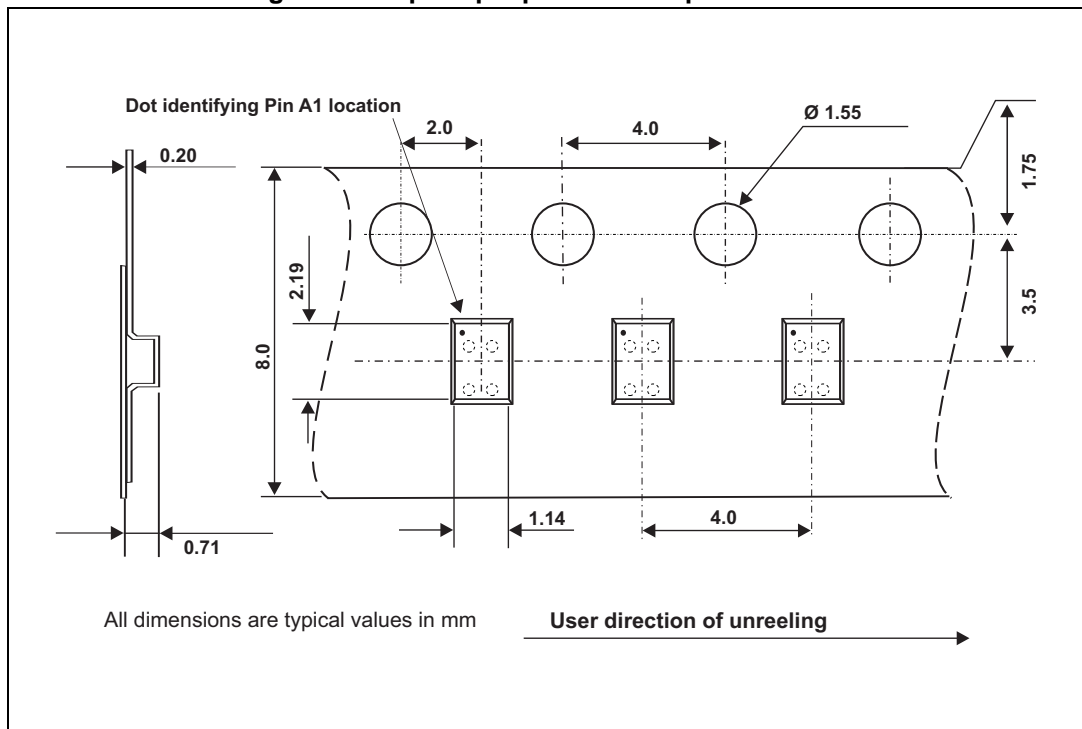


Figure 17. Flip Chip tape and reel specifications



Note: More information is available in the STMicroelectronics Application note: AN2348 Flip-Chip: "Package description and recommendations for use"

3 Ordering information

Table 4. Ordering information

Order code	Marking	Package	Weight	Base qty	Delivery mode
BAL-CC1101-01D3	SS	Flip-Chip	2.21 mg	5000	Tape and reel (7")

4 Revision history

Table 5. Document revision history

Date	Revision	Changes
23-Jan-2014	1	Initial release
18-Sep-2015	2	Updated Figure 10. Added Figure 11, Figure 12, Figure 13, Figure 14 and Table 3.
02-May-2016	3	Updated Figure 10 and Table 3 .

IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ CAREFULLY

STMicroelectronics NV and its subsidiaries ("ST") reserve the right to make changes, corrections, enhancements, modifications, and improvements to ST products and/or to this document at any time without notice. Purchasers should obtain the latest relevant information on ST products before placing orders. ST products are sold pursuant to ST's terms and conditions of sale in place at the time of order acknowledgement.

Purchasers are solely responsible for the choice, selection, and use of ST products and ST assumes no liability for application assistance or the design of Purchasers' products.

No license, express or implied, to any intellectual property right is granted by ST herein.

Resale of ST products with provisions different from the information set forth herein shall void any warranty granted by ST for such product.

ST and the ST logo are trademarks of ST. All other product or service names are the property of their respective owners.

Information in this document supersedes and replaces information previously supplied in any prior versions of this document.

© 2016 STMicroelectronics – All rights reserved

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А